

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 8 月 25 日（星期三）14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）“上证 e 访谈”栏目。
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可于 2021 年 8 月 23 日（周一）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：bpsemi@bpsemi.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年半年度报告》。为加强和投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司拟于 2021 年 8 月 25 日举办 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议时间：2021 年 8 月 25 日 14:00-15:00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：

<http://roadshow.sseinfo.com/>)“上证 e 访谈”栏目。

3、会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

参加本次说明会人员包括：公司董事长、总经理胡黎强先生，财务负责人、董事会秘书汪星辰先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2021 年 8 月 25 日下午 14:00-15:00，通过互联网登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2021 年 8 月 23 日（周一）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：bpsemi@bpsemi.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：汪星辰、张漪萌

联系部门：证券管理部

联系电话：021-51870166

联系邮箱：bpsemi@bpsemi.com

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 18 日